FOR IMMEDIATE RELEASE

# SMART Modular世邁科技針對1U刀鋒伺服器推出高密度DuraMemory™新品

## *最新64GB DDR4 VLP RDIMM更能符合空間有限的運算及儲存應用*

***台北，台灣， 2020年10月29日 -*** 全球專業記憶體與儲存解決方案的領導者 SMART Modular世邁科技（NASDAQ: SGH）今日宣佈推出新型DuraMemory™ 64GB DDR4 VLP RDIMM工規記憶體模組。身為業界最高密度的VLP產品之一，此新品適用於1U刀鋒伺服器、儲存、企業級網路、電信及工業用插槽式單板電腦。

SMART Modular世邁科技DuraMemory™ VLP 與 ULP模組新成員主要特色為：

* 精省空間：VLP RDIMM高度僅有18.75mm，可直立放置於1U刀鋒伺服器中。
* 高密度：在1U運算及儲存刀鋒系統中，12 條DIMM 插槽可達到768G容量。
* 高效能： DDR4-2933能在嚴苛條件環境下運作，能運行於-40°C至+85°C的工業級溫度，另SMART Modular世邁科技提供固定夾確保插槽閂鎖定位。

與通用記憶體模組規格相較，該款高密度解決方案作為SMART Modular世邁科技快速成長的DuraMemory™系列新品，能為現今工作環境所需的高度遠距溝通，提供高耐用、可靠性與最佳效能表現。

SMART Modular世邁科技擁有超過30 年設計與製造專業記憶體解決方案的經驗，更奠基於此發展DuraMemory™產品線。在品質控管及嚴謹的設計、採購、製程中，造就先進記憶體模組中的DuraMemory™ 64GB VLP RDIMM。

欲了解更多DuraMemory™為企業提供的解決方案，請與[SMART Modular世邁科技團隊聯繫](https://www.smartm.com/support/contact-us/sales-request)。

### 關於SMART Modular世邁科技

全球專業記憶體與儲存解決方案的領導者SMART Modular世邁科技於美國加州成立超過三十年，為美國那斯達克掛牌上市公司 (NASDAQ: SGH)，致力於開發中高階工業及企業級嵌入式記憶體產品，包含DRAM記憶體模組、SSD固態硬碟、混合式解決方案等，除了標準化與強固型規格外，更針對不同產業應用提供客製化服務，跨足電腦、網通、電信、儲存設備、移動裝置、軍事、航空及工業應用等。SMART Modular世邁科技提供高度客製化的產品設計能力、嚴謹可靠的測試服務與即時專業的技術支援，並與全球領導OEM客戶緊密合作，從產品設計到上市，均能提供高效可靠的解決方案，滿足各類工控產業的需求。更多資訊請參考: <http://www.smartm.com>